アプライド - 発行日：2026年10月26日 -

AMD RYZEN
FOR A BRIGHTER TOMORROW

高性能ワークステーション ベースモデル

短納期納入可能

AMD Ryzen 9 9950X3D 搭載モデル

- **AMD Ryzen 9 9950X3D**
  16C/32T/4.3/Max5.7GHz
- **メモリ64GB（32GB x2）**
  DDR5 SDRAM, PC5-44800(DDR5-5600)
- **SSD 1TB NVMe（Gen4）**
  Read 最大7100MB Write 最大6000MB/Sec
- **NVIDIA RTX A400**
  4GB GDDR6, miniDP×4(変換アダプター付属)

HIGH PERFORMANCE WORKSTATION

販売価格

アプライドオリジナルワークステーション
BT-R99950X3DAS1Q1TTNVM **699,800円（税込）**

GPUアップグレード仕様 RTX 5090 X3 32GB GDDR7 カスタマイズ	1,798,000円（税込）
GPUアップグレード仕様 RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Q カスタマイズ	3,080,000円（税込）

標準構成 STANDARD CONFIGURATION

- OS：Windows 11 Pro 64bit
- シャーシ：W:220 x H:469 x D:490mm
- CPUクーラー：水冷CPUクーラー　水冷一体型　360mmラジエター、120mmFANx3
- マザーボード：X870 Steel Legend WiFi
- RAID構成：なし
- USB前面：USB3.2 Gen2 x 1ポート、USB3.2 Gen1 x 2ポート
- USB前面：USB4 2ポート (Type-C)、USB3.2 Gen2 x 2ポート、USB3.2 Gen1 x 3ポート、USB2.0 x 4ポート
- 電源：1200W　80PLUS PLATINUM認証　フルモジュラー方式 ATX3.0準拠 12V HPWRコネクタ
- 拡張ドライブベイ：2.5" SSD/HDD ベイ x 2（空き2）　3.5/2.5" SSD/HDD ベイ x 2（空き2）
- 有線キーボードマウスセット付属
- 1年間センドバック方式ハードウェア保証

大学・研究室専門のITビジネスパートナー
アプライド株式会社 SI営業部

最速CPU搭載 × 短納期納入可能モデル

AMD RYZEN
FOR A BRIGHTER TOMORROW

AMD Ryzen 9 9950X3D搭載 高性能ワークステーション

アプライドオリジナル

Made in 博多

研究・解析・シミュレーション・画像処理・AI用途に対応する、
高性能かつ高拡張なミドルタワー型ワークステーション。

AMD RYZEN 9 / Windows 11 Pro / NVIDIA / 80 PLUS PLATINUM

HIGH PERFORMANCE WORKSTATION

圧倒的なCPU性能

- Ryzen 9 9950X3D 搭載
- 16コア / 32スレッド
- 最大 5.7GHz
- 128MB L3キャッシュ
- PCMark 10 Application 総合スコア 19,037
- Blender monster 277.5

ULTIMATE PERFORMANCE

高い拡張性

- メモリ最大 256GB (DDR5-5600)
- GPU増設対応： PCI Express 5.0 x16
- M.2 NVMe SSD： PCIe 5.0 x1 / PCIe 4.0 x2
- SATAストレージ増設対応
- 高性能GPUカスタマイズにも対応

HIGH EXPANDABILITY

冷却・メンテナンス性

- 360mm簡易水冷クーラー
- フロント3連PWMファン搭載
- 脱着式ダストフィルター
- 長時間の高負荷運用にも配慮

HIGH COOLING FOR STABILITY

快適な接続性

- 前面 Type-C 3.2 Gen 2 搭載
- 2.5GbE 有線LAN
- Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4
- 1200W 80 PLUS Platinum 電源

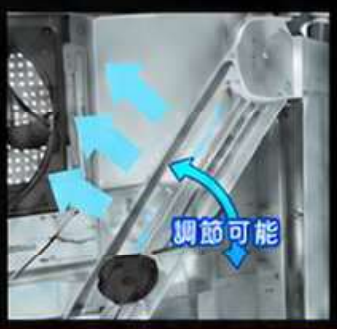
MODERN CONNECTIVITY

標準構成

GPU専用の空調設計

GPUへ空気を直接送る専用冷却ファンを標準搭載

ケース内部には、風の向きを細かく調節できる
グラフィックボード専用冷却ファンを搭載しています。
前面から取り込んだ新しい空気を、専用ファンがグラフィック
ボードへまっすぐ送り込むため、空気の流れが乱れません。
その結果、重い作業でも安定した温度を保ちやすくなります。



主な用途

- 研究計算
- シミュレーション
- 画像処理
- 生成AI・推論
- 3Dレンダリング

大学・研究室専門のITビジネスパートナー
アプライド株式会社 SI営業部